19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平2-184081 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5 H 01 L

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月18日

29/93 27/04 ZC 7638-5F 7514-5F

塞香請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

半導体集積回路 60発明の名称

> 願 平1-4331 21)特

願 平1(1989)1月10日 23出

弘 政 又 Ш 70発 者

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社 願 人 の出

個代 理 人 弁理士 内 原 晋

発明の名称

半導体集積回路

特許請求の範囲

半導体装板上に形成され絶縁分離層で囲まれた N型素子領域と、前記N型器子領域内に設けられ 中央部が最も低温度で横方向の周縁に向う程高級 度となるように不純物濃度が調整された複数のP 型領域と、前記N型素子領域内に設けられ前記複 数のP型領域のすべてに接しかつ前記複数のP型 領域の総面積よりは面積の狭い相対的に高温度の N型領域と、前記複数のP型領域のうち最も高浪 度のP型領域に接触して設けられたアノード電極 と、前記相対的に高温度のN型領域に接触して設 けられたカソード電極とから成る可変容量ダイオ ードを有することを特徴とする半導体集積回路。

発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は半導体集積回路に関し、特に可変容量 ダイオードを有する半導体集積回路に関する。

〔従来の技術〕

従来、可変容量ダイオードには、PN接合部の 温度分布によって傾斜接合型、階段接合型、 超階 段接合型等があるが、いずれも深さ方向の濃度の 違いのみによって逆パイアス電圧依存性を示す構 造となっていた。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の可変容量ダイオードのうち、傾 斜接合型と階段接合型は半導体集積回路製造プロ セスの中で容易に実現可能な構造であるが、容量 変化が余り大きくできないという欠点があった。 又、超階段接合型は容量変化を大きくすることが 出来るが、個別半導体ならいざ知らず、集積回路 の如く、表面からの拡散やイオン注入によって製 造するアロセスでは製造しにくいという欠点があ

[課題を解決するための手段]

〔実施例〕

次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

第1 図は本発明の一実施例の断面図である。

P型シリコン基板1上にNエピタキシャル層を 形成し、LOCOS酸化膜等の絶縁分離層3によって紫子分離してN型素子領域2を形成し、この

を大きく取ることができる。今、PN接合に逆バ イアスを印加すると、接合部付近のキャリアが移 動して空乏層が生じ、この空乏層の深さ方向の幅 の拡がり方は逆バイアス電圧依存性を有すると共 に、同じ電圧なら低濃度領域ほど拡がり方は早 い。そのため、P-型領域の空乏層は逆バイアス の増加と共にPN接合部からN型素子領域2側に 拡がっていき、浅く形成されているため数ポルト の電圧でN型繋子領域まで達してしまう。これは P · 領域4aがなくなったことに相当し、アノー ド電極8及びカソード電極9から見たP‐型領域 4aの接合容量は零となる。よって両電極からみ た総合の接合容量はP、型領域4aの空乏層がN 型紫子領域2に達する前後で急激に減少する。更 に電圧を上げていくと、今度はP型領域4bでも 空乏層がN型紫子領域2まで達し、接合容量が激 減する。このC-V特性の1例を第2図に示す。 このように逆パイアス電圧を増加していくことに より低濃度のP領域から順に空乏層がN型案子領 域2に達し、接合容量を激減することができる。

N型素子領域2の表面から中心領域が最も低濃度 のP-型領域4a、このP-型領域の周囲が中濃 度のP型領域4b、最外周が高温度のP・型領域 4 cとなる様にイオン注入等にて横方向に複数の 濃度領域を有するP型領域を浅く形成する。次 に、複数のP型領域4a~4cのすべてに接し、 このP型領域4a~4cより浅く、かつP・型領 域4cより高濃度のN・型領域5を形成する。 絶 緑膜6を形成した後、窓あけし、P↑型領域4c 及びN・型領域5の表面から多結晶シリコン間7 とAI層とから成るアノード電極8、カソード電 極りを形成して可変容量ダイオードを完成させ 尚、複数のP型領域4 a , 4 b , 4 c 及び N・型領域5の各々の濃度、深さ、面積の値を適 切に設定することにより、必要とする容量変化の 大きい可変容量ダイオードを得ることができる。 その各々の値の設定に際しては耐圧をも考慮する 必要がある。

このように、PN接合のP型領域を横方向に複数の温度領域で浅く形成することにより容量変化

上記実施例では、複数のP型領域4 a ~ 4 c の深さを同じにしたが、必ずしも同じ深さにする必要はなく、深さが異っても差支えない。 濃度の濃いP型領域ほど深く形成すると、P型領域4 b 、P・型領域4 c の形成に抵抗層形成やグラフトベース形成等にて用いる拡散工程やイオン注入工程が使用できるという利点がある。

〔.発明の効果〕

以上説明したように、本発明は、PN接合の P型領域を横方向に複数の温度領域で浅く形成す ることにより、容量変化を大きく取れる効果があ

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の断面図、第2図は本発明によって得られる可変容量ダイオードの C-V特性の一例を示す特性図である。

1 … P型シリコン茜板、 2 … N型紫子領域、 3 … 絶縁分離例、 4 a … P ⁻ 型領域、 4 b … P型領域、 4 c … P ⁺ 型領域、 5 … N ⁺ 型領域、 6 … 絶

特開平2~184081 (3)

代理人 弁理士 內 原 智

